

ニュースリリース



平成 29 年 3 月 1 日
ビリングシステム株式会社

～リテールテック JAPAN 2017 出展について～

当社は 2017 年 3 月 7 日（火）より 3 月 10 日（金）まで、東京ビックサイトにて開催される「リテールテック JAPAN 2017」に出展いたします。

本展示会は、流通・小売業界向けの決済、マーケティング、インバウンド対応、物流などのソリューションを提供する代表的な企業が一堂に会して活発な情報発信を行う展示会です。

当社では、WeChat ペイを中心とする訪日旅行者向けインバウンド決済をマルチにサポートする「スマホマルチ決済」、当社が開発したスマートフォン決済アプリ「PayB」、EMV に対応した決済端末に FeliCa 決済機能を追加した OTI 社製の「NFC 自動販売機決済ソリューション」等をご紹介します。

当日ご来場される方は、是非当社ブースまでお越しください。

会期：2017 年 3 月 7 日（火）～3 月 10 日（金）10：00～17：00（最終日は 16：30 まで）

会場：東京国際展示場「東京ビッグサイト」
〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1

[会場内地図](#)

主催：日本経済新聞社

特別協力：（一財）流通システム開発センター

※来場申込手続きはこちらから：<https://messe.nikkei.co.jp/register/form/RT/ja>

【本件に関するお問い合わせ先】

ビリングシステム株式会社 担当：橘、金井、辻、北村、小川（誠）

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー13F

TEL：03-5501-4402

MAIL：support_mobilecn@billingsystem.co.jp